

# 次世代の会 定例会のご案内

炭素材料学会では、次の世代を担う、炭素材料に関わる若手研究者・技術者の連携を深め、独自性の高い組織として関連分野の発展に貢献することを目的として、「次世代の会」を設置し、若手の学会活動を支援しています。次世代の会の参加資格は、45歳以下の正会員・学生会員・賛助会員の方です（次世代の会への入会申込手続きは不要です）。次世代の会では、若手研究者・技術者の意見集約、情報共有・研究連携、学会へ各種提案、独自の行事の企画・運営、と多岐にわたる活動を推進しています。

例年、次世代の会では炭素材料学会年会に合わせて定例会を開催しており、今年は年会の開催前日にあたる11月26日の13時30分から第11回定例会を開催いたします。定例会では、本年の活動報告ならびに2023年の活動予定に関する説明および意見交換を行ったあと、学会内の若手研究者による依頼講演を実施いたします。次世代の会の有資格者でなくても第51回炭素材料学会年会に参加される方であればご出席可能（※1）としておりますので、奮ってのご参加をお待ちしております。

## ◆次世代の会 第11回 定例会

日 時：2024年11月26日（火）13:30-16:20

会 場：九州大学 筑紫キャンパス・筑紫ホール

参加資格：第51回炭素材料学会年会に参加される方

参加費：無料（※）

（※）定例会への参加資格は、第51回炭素材料学会年会に参加されている方のみが付与されます。年会への参加費が未納の場合は、会期後あらためて参加費の納入を督促する場合がございますので、何卒ご了承ください。

## 【スケジュール】

13:30-14:00	次世代の会の活動に関する連絡および意見交換
14:10-14:50	浅野 周作 先生（九州大学）ご講演（発表30分、質疑応答10分） 「褐炭・バイオマスの熱化学変換プロセス開発とその反応工学的解析」
14:50-15:30	鈴木 大地 先生（産業技術総合研究所）ご講演（発表30分、質疑応答10分） 「カーボンナノチューブ膜を用いたパッチ型テラヘルツ撮像デバイス」
15:40-16:20	鈴木 一正 先生（名古屋大学）ご講演（発表30分、質疑応答10分） 「カーボンドットと酸化物からなる複合材料の界面設計」